⑩ 日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-88027

@Int_Cl.4 C 08 G 59/68 59/40 H 05 K 1/09

庁内整理番号 識別記号

❸公開 昭和60年(1985)5月17日

6958-4J 6958-4J

6679-5F 6616-5F

未請求 発明の数 1 (全11頁) 審查請求

導電性樹脂組成物 会発明の名称

9/00

創特 頤 昭58-197162

昭58(1983)10月20日 29出

大津市堅田2丁目1番2号 郎 慎 者 森 @発 明 大津市堅田2丁目1番C-102号 俊 勿発 明 者 安 倍 大津市堅田2丁目1番25号

正 中 村 和 明 者 ⑫発 大津市あかね町17番13号 英 男 笔 砂発 明 者 \equiv

大阪市北区堂島浜2丁目2番8号 東洋紡績株式会社 願 砂出

細

発明の名称

非近性樹脂組成物

벼

- 特許請求の範囲
- (1) 遊馆性欲粉末 (A) 、分子内に少なくとも2 個のエポキシ茲を有するエポキシ化合物 (B)、分 子内にカルポキシル基を有する光重合性化合物(C) の混合物。光朗始剤 (E) および有機チタネート化 合物 (F) を含むことを特徴とする斑 電性側脳組成
- エポキシ茲とカルボキシル茲との反応促進 剤を含むことを特徴とする特許断求の範囲第1項 記載の導質性樹脂組成物。
- 3. 発明の詳細を説明

本苑明は接着性が改良された海電性樹脂組成 物に関するものである。更に詳しくは、紫外級を どの活性光線により硬化し、次いで熱処理を行な い完全硬化させるととにより、過程性と接着性が 著しく改良された海躍性樹脂組成物に関するもの である。

従来より、海電性樹脂組成物は塗布または印刷 を行たい。乾燥もしくは加熱原化させることによ り回路を形成したり、抵抗体や半導体部品におけ る端子やリード線の接消や部品の接着を行なつた り、また、電子装置を電磁波障害(EMI)から保 殷することに広く利用されている。現在,この将 低性樹脂組成物は、銀粉、ニッケル粉をどの将電 性金剛粉あるいはカーボンプラツク、グラファイ トなどの災累粉とフェノール姆脂、メラミン姆脂 キシレン樹脂、アクリル樹脂、アルキド樹脂、エ ポキシ樹脂、ウレタン幽脂などの合成樹脂(以下 パインダーと略す)とを使用目的に応じて組合せ 更にこれに格剤を加えて配合、混練したものが主 旅である。

しかしながら、従来の導置性歯脂は避難性、耐 宿剤性などの特性においては十分に考慮されてい るものの、その反而、接着性、印刷性および優れ た作弊効率を乗ね備えた将電性問脂がないのが実

特局昭60-88027(2)

情である。つまり、従来の遊電性樹脂組成物のう ち、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂などの熱可 盟性樹脂に溶剤を加え、さらに必要に応じて架橋 刷を少量加えた 熟乾燥型導 単性樹脂 組成物は 接着 性は促れているものの、スクリーン印刷中あるい は搶布中に榕剤の揮散が起こり、次第に樹脂組成 物の粘度が増大し、版の目詰りや樹脂の疑闘物が、 生じたりして、形成した回路や接着した電子部品 の信頼性が低くなる。それに加えて、耐熱性と耐 溶剤性に劣つている。また、フェノール樹脂、メ ヲミン樹脂。キシレン樹脂。エポキシ樹脂。アル キド樹脂などの縮合型樹脂をパインダーとして使 用する熱硬化型導電性樹脂組成物は、縮合型の樹 脂を用いているために加熱硬化時の収縮が大きく、 また俗剤を含有していることが多いためさらに収 縮が大きくなつて、硬化後パインダー中の内部ひ **プみが大きくなり投産性に服影響を及ぼしたり、** 大きな収縮に起因するクラックが発生するなどの 欠陥がある。それに加え、熱硬化型導電性樹脂組 成物は作衆効平、作業環境、エネルギー消費など

に大きな問題があり、比較的高温で長時間の加熱 が必要なため 結材や接着した部品の熱劣化などの 別の問題も生じる。

本発明者等はさらに鋭麗研究を重ねた結果、前記将電性樹脂組成物に有機チタネート化合物を添加することにより振溶性の改良が可能なことを見い出し本発明に到迷した。すなわち、本発明は、 導電性微粉末(A)、分子内に少なくとも2個のエポキン甚を有するエポキン化合物(B)、分子内に

本発明の砂電性樹脂組成物の硬化は、まず分子内にカルボキシル基を有する光度合性化合物 (C) と他の光度合性化合物 (D) との混合物を活性光線により重合させてカルボキシル基含有重合物とする反応との10 別上記カルボキシル基合有重合物と反応して完全硬化する反応との2 段階限化方法からなる。

従来から資料や投資別について、最前性向上のためにカップリング別を使用することが知られている。カップリング別は、組成物中の充填別とバ

インダーとの界面や、パインダーと接放数材との 界面の密点を上げることにより、接触性向上の効 果がでる。一般にカップリング剤としては、ショ ン系、チタン系、ポラン系等のカップリング剤が 知られているが、木苑明では、ション系、ポラン 系のカップリング剤を使用しても接着性は向上せ す、カップリング刷として有機チタネート化合物 を使用した時のみ特異的に接射性向上の効果が表 われる。すなわち、有機チタネート化合物 (F) は 有根パインダ - と詳氧性微粉末 (A) との界面で相 互に作用して避難性欲粉末 (A) がパインダーによ り均一に調れるため、導電性数粉末(A)の分散が 向上し、接着性を大巾に改良される。したがつて パインダーが本来有している可挽性、耐クラック 性を十分に発揮させることができる。このように 有根チタネート物質を霡加することによつて、接 **務性の優れた専選性樹脂組成物を得ることができ**

お覚性樹脂に有機チタネート化合物 (F) を添加 してなる組成物は、既に投発されている。例えば

特間昭50-6638号公根には、溥锟性強料につい て記載され、将低性金属の表面に形成される金瓜 の酸化物を意元して金属と直接結合し得るものと して、シランカップリング剤、ポランカップリン グ剤、チタンカップリング剤の三種類の物質が起 戦されている。駭公報では導電性の粉状金属とし て剣、ニッケル、アルミニウム容が例示されてお り、カップリング削はこれらの卑血国の酸化防止 別として使用されている。また、特別昭56-36553号公報には剝あるいは倒合金と有機チタ キート物質とパインダーとを組み合わせた神電性 樹脂組成物について配載されている。籔公根にも 削記のものと同様に、有機チタネート物質を銅粉 もしくは射合金粉の酸化防止剤として使用してお り、したがつて有機チタネート物質は顔料物質の 約2多から12多までが望ましく。最上の結果は 約3岁から約10岁までの処雎と述べられており、 多量に添加される必必がある。

本発明で使用する専選性散粉末 (A) としては、 例えば、金、銀、ニッケル、パラジュウム、白金

等の金銭粉、これらの金銭を被覆した無機物粉末、 酸化銀、酸化インジュウム、酸化スズ、酸化亜鉛、 酸化ルテニウムなどの金銭酸化物の粉末及びこれ らの金銭酸化物を被覆した無機物粉末などがある。

しかし、本発明組成物においては再電性金属粉(A)として、絹、クロム、アルミニウム、タングステン、モリブデン等の酸化され易い金属は適当でない。これらの導電性微粉末(A)は単独にもしくは二種以上組み合わせて用いられる。

この専覧性数粉末の形状に制限はなく、粒状、フレーク状、鱗片状、板状、樹脂状、サイコロ状などが使用でき、またその大きさも $0.1~\mu$ m~ $1~0~0~\mu$ mのものが使用できるが、一般的には $0.1~\mu$ m~ $2~0~\mu$ mのものが使用される。

これらの源理性散粉末 (A) の裏面は、例えば、 抽脂などで表面処理がされていても良い。また、 上記のような専聞性散粉末の他に他の導電性散粉 末、例えばカーボンプラック、ケッチェン・ブラ ック、アセチレン・ブラックなどのカーボン粉末 やグラファイト粉末も使用でき、これらは前起の **導電性微粉末と併用することもできる。**

これらの海電性数粉末の配合母は、木発明の海 電性樹脂組成物の45~95 重量が、好ましくは 50~90 重量がである。海電性数粉末の配合母 が45 重量が未満であると殆んど実用的な海電性 は得られず、また95 重量がを越えるとバインダ - 量が少な過ぎるため印刷性、途布性、接順性な どが著しく低下してしまり。

本発明で使用する分子内に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物 (B) とは、1分子中にエポキシ基を2個以上有するエポキシ化合物であり、そのエポキシ当所は100~4.000、好ましくは100~1.000である。

代数的な化合物としては、ビスフェノールΛ、ビスフェノールF、ハロゲン化ビスフェノールΛなどのジグリンジルエーテルであるビスフェノー・ル型エポキン樹脂やフェノールノボラツク、クレン・ルノボラック型エポキン樹脂を代表とする 2 価以上の多価フェノール類のポリグリンジルエー

特局昭60~ 88027(4)

テル別、エチレングリコール、プロピレングリコ ール、ネオペンチルグリコール、1,4 ープタンジ オール、 1,6 - ヘキサンジオール、トリメチロー ルプロパンなどの2何以上の多師アルコール類の ポリグリンジルエーテル類、フタル酸、イソフタ ル酸。テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタ ル酸、アジピン酸などの2価以上の多価カルボン 酸 鮤のポリグリシジルエステル類。アニリン。イ ソシフヌール酸などの窒累原子に結合した活性水 索をグリンジル基で置換したポリグリンジルエー テル烈、分子内のオレフイン結合をエポキシ化し て得られるピニルシクロヘキゼンジェポキシド、 3.4 - エポキシシクロヘキシルメチル - 3,4 - エ ポキシシクロヘキサンカルポキシレート。2 - (3,4 ~エポキシ)シクロヘキシル ~ 5,5 -スピロ (3.4 ~ エポキシ) シクロヘキサン - m ~ ジオキ サンなどの脂漿族ポリエポキシ化合物類、 N,N,N', N' - テトラグリシジルメタキシレンジアミン、 N. N,N',N' - テトラグリシジル - 1,3 - ピス(アミノ メチル)シクロヘキサンなどのアミノポリエポキ

シ化合物類などがある。 これらのエポキシ化合物 は単独にまたは 2 種以上併用して使用することが できる。

また、アリルグリシジルエーテル、フェニルグリシジルエーテルなどの分子内にエポキシを協有するエポキシ化合物を併用して使用するこれだの分子内に少くとも2個してがキシ基を有するエポキシ化合物の中で好ましいがポーン化合物としては、ピスフェノールAのジボリンジルエーテル、フェノールノボラック型ポリエポキン化合物などがあげられる。

本発明で使用する分子内にカルボキシル基を有する光度合性化合物 (C) としては、例えば、(1) アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、フマル酸をどの不飽和カルボン酸系化合物類、(1) ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートをはメタクリレートをはする。以下、同様に略記する。)、ヒドロキシル基含有

(メタ)アクリレート類と紙水フタル酸、テトラ ヒドロ紙水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、 紙水コハク酸、無水マレイン酸、無水トリメリッ ト酸、無水ピロメリット酸などの多塩蒸酸無水物 とを反応させて得られる化合物,例えば、フタル 酸モノ(メタ)アクリロイルオキシエチルエステ ル、コハク酸モノ(メタ)アクリロイルオキシェ チルエステル、マレイン酸モノ(メタ)アクリロ イルオキシエチルエステルなどで代表される化合 物類、 (#) グリシジル(メタ)アクリレートとコ 八夕酸、マレイン酸、オルソ、イソおよびテレフ タル酸などの多塩基酸とを反応させて得られる化 合物、例えば、モノ(2-ヒドロキシ-3~メタ クリロイルオキシブロピル)フタレート。モノ(2 - ヒドロキシー3 - アクリロイルオキシプロピ ル)サクシネートなどで代表される化合物類、(N) 多価アルコール類と多価カルボン酸およびアクリ ル酸またはメタクリル酸を反応させて得られる分 子内にカルボキシル甚を有するオリゴエステル (メタ)アクリレート類などがある。

分子内にカルボキシル基を有する光面合性化合物 (C) としては、前述の化合物の中で、特に (1), (II), (IV) のものが好ましい。これらの分子内にカルボキシル基を有する光面合性化合物 (C) は単独にまたは 2 頭以上併用して、または後記する他の光面合性化合物 (D) の 1 種または 2 頭以上と併用して使用される。

本 預 明 で 使 用 す る 分 子 内 に 少 な く と も 2 個 の エ ボ キ シ 甚 を 有 す る エ ボ キ シ 化 合 物 (B) と 分 子 内 に カ ル ボ キ シ ル 甚 を 有 す る 光 重 合 性 化 合 物 (C) と の 配 合 比 は エ ボ キ シ 基 さ と カ ル ボ キ シ ル 甚 当 此 で あ り 、 好 ま し く は 、 エ ボ キ シ 基 当 出 : カ ル ボ キ シ ル 甚 当 此 ・ の に か ル ボ キ シ ル ボ キ シ ル 甚 当 此 ・ の れ ボ キ シ ル ガ 子 内 に カ ル ボ キ シ ル 数 を 有 す る 光 雅 合 性 化 合 物 (C) の カ ル ボ キ シ ル 数 か ・ の エ ボ キ シ れ 数 を あ ら わ す 正 の 整 数 で あ り 。 1 \leq m 、 2 \leq n \leq 1 1 で あ る 。) の 範 明 で あ る 。

エボキシ紙とカルボキシル基の当州比が I : 3 未満、すなわちエボキシ茜当州/カルボキシル族

特開昭60- 88027 (5)

当歌の値が 0.3 3 未満の場合は、硬度が不十分となる。一方、エポキシ基とカルポキシル茲の当敢比が 3 3 : 1 を超えると、すなわちエポキシ茲当 最/カルボキシル茲当最の値が 3 3 を超えると硬化性が低下して好ましくない。

分子内に 1 個の光面合性二面結合を有する光面合 で 化合物 としては、 例えば、 (1) スチレン、 クロスチレンなどのスチレンス チレンス チレンス チレンス チレンス 化合物 類、 (1) メチル (メタ) アクリレート、 n ー ・ sec ー ンス で ル (メタ) アクリレート、 n ー ・ sec ー ンよび t ー ブチル (メタ) アクリレート、 2 ー エチル (メタ) アクリレート、 ファリル (メタ) アクリレート、 ファリル (メタ) アクリレート、 エトキシエチル (メタ) アクリレート、 ブトキンエチル (メタ) アクリレート、 ブトキンエチル (メタ) アクリレート、 ブトキンエチル (メタ) アクリレート、 ブトキンエチル

(メタ)アクリレートなどのアルコキシアルキル (メタ)アクリレート類、フェノキシエチル(メ ø) ァクリレートなどのアリロキシアルキル(メ タ)アクリレート類、ヒドロキシエチル(メタ) アクリレートなどのヒドロキシアルキル (メタ) アクリレート類、ハロゲン盥換アルキル(メタ) ナクリレート類、あるいはポリエチレングリコー ルモノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレング リコールモノ(メタ)アクリレートなどのポリオ キシアルキレングリコールモノ(メタ)アクリレ - ト朝あるいはアルコキシポリオキシルアルキレ ・ンモノ(メタ)アクリレートなどの関換アルキル モノ(メタ)アクリレート類、 (Ⅱ) ビスフエノー ルAのエチレンオキシドおよびプロピレンオキシ ド付加物などのピスフェノール人のアルキレンオ キシド付加物のモノ(メタ)アクリレート類、水 素化ピスフェノールAのエチレンオキシドおよび プロピレンオキシド付加物などの水素化ピスフェ ノ-ルAのアルキレンオキシド付加物のモノ(メ タ) アクリレート類。 (N) ジイソシアネート化合

分子内に 2 個の光重合性二度結合を有する光重合可能な化合物としては、例えば、(i) エチレングリコール ジ (メタ) アクリレート、プロピレングリコール ジ (メタ) アクリレート、1.4 ープタンジオール ジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルクリコール ジ (メタ) アクリレート、1.6 ーへ

キサンジオールジ(メタ)アクリレートなどのア ルキレングリコールジ(メタ)アクリレート類、 ジエチ レングリコールジ (メタ)アクリレート、 トリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート. ジプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート. ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート. ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレー ト左どのポリオキシアルキレングリコールジ(メ タ)アクリレート類、ハロゲン関換アルキレング リコールジ(メタ)アクリレート類などの段換ァ ルキレングリコールジ(メタ)アクリレート類。 (I) ピスフェノールA のエチレンオキシドおよび プロピレンオキシド付加物などのピスフェノール Aのアルキレンオキシド付加物のジ(メタ)アク リレート類、水浆化ピスフェノールAのエチレン オキシドおよびプロピレンオキシド付加物等の水 累化ピスフェノ - ルΛのアルキレンオキシド付加 物のジ(メタ)アクリレート類、(N)ジインシア ォート化合物と2個以上のアルコール性水酸試合 有化合物を予め反応させて得られる末端イソシア

特開昭60-88027(6)

本一ト茲合有化合物に、さらにアルコール性状物的に、さらにアルコール性ではなり、レート型ではないのでは、カート型では、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カーカーのでは、カートをは、カートのでは、カートの

分子内に3個以上の光重合性二風結合を有する 光面合可能を化合物としては、例えば、(1) トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート。 トリメチロールエタントリ(メタ)アクリレート。 ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート。 トなどの3価以上の脂肪族多価アルコールのポリ (メタ)アクリレート類、3価以上のハロゲン関 換脂肪族多価アルコールのポリ(メタ)アクリレ -ト類、(II) ジイソシアネート化合物と3個以上のアルコール性水酸な合有化合物を予め反応でに、で得られる末端イソシアネート基合有化合物に、レートを反応させて得られる分子内に3個以上のアクリロイルオキン基類、(II) 分子内に3個以上のエポキンがリレート類などがある。

本発明で使用するエポキシ化合物 (B) と前記した分子内にカルボキシル基を有する光重合性化合物 (C) と他の光重合性化合物 (D) との混合比はエボキシ化合物 (B) : 光重合性化合物 (C) または (C) + (D)] = 10:90~90:10(重量比)の範囲であり、好ましくはエポキシ化合物 ((C) または (C) + (D)) = 20:80~80:20(重量比)の範囲である。エポキシ化合物 (B) の配合散

が10 既慢多未満では、前記した分子内にカルボキシル基を有する光面合性化合物 (C) とエポキシ化合物 (B) との反応が実質的に少なすぎ、接着性、耐薬品性などに優れた硬化物が得がたい。また、エポキシ化合物 (B) の配合量が90 重量まを超える場合は、パインダーの粘度が高くなり、取り扱い性に欠ける。

これらのパインダー〔(B)+(C)又は(B)+(C)+(D)〕の配合版は本発明の尋電性樹脂組成物の5~55度最多、好ましくは10~50度最多である。パインダーが5度最多未満の場合は印刷性、協布性、按僧性が著しく低下し、また55度最多以上の場合は実用的な導電性が得られない。

本 発 明 で 使 用 す る 光 朗 始 剤 (E) と は 、 光 重 合 性 化 合 物 の 光 重 合 反 応 を 促 進 す る 化 合 物 で あ り 、 例 え ば 、 ペ ン ジ ル ジ メ チ ル ケ タ ー ル な ど の ケ タ ー ル 類 、 ペ ン ゾ イ ン メ チ ル エ ー テ ル 、 ペ ン ゾ イ ン エ チ ル エ ー テ ル 、 ペ ン ゾ イ ン ー 1 ー ブ ロ ピ ル エ ー テ ル 、 ペ ン ゾ イ ン 、 α ー メ チ ル ペ ン ゾ イ ン な ど の ペ ン ゾ イ ン 類 、 9 , 1 0 - ア ン ト ラ キ ノ ン 、 1 ー ク ロ ル ア

本発明においては光明始剤の配合動は砂能性樹脂組成物中 0.0 5 ~ 2 0 重量 5 であり、好ましくは 0.5 ~ 1 0 底量 5 である。光朗始剤の配合魚が 0.0 5 無 5 米 歳 0 場合は、光 近合性 化合物が 十分 近合 することができず、光明始剤の配合 量が 2 0 度数 5 以上の場合は耐薬品性、硬度が低下す

& .

本苑明にかいてはエポキン基とカルポキシル基 との反応を促進させる必要がある場合は反応促進 剤の鼠加が効果的である。反応促進剤としては、 例えば、2-メチルイミダゾール、2-エチルイ ミダソール、2,4 - ジメチルイミダソール、2 -エチルー4-メチルイミダゾール、2-ウンデシ ルイミダソール、2-ヘブタデシルイミダソール、 1-ビニル・2-メチルイミダゾール、2-フェ ニルイミダゾール、1-ビニル-2-エチルイミ ダソール、イミダソール、 2 - フエニルー 4 - メ チルイミダゾール、1-ビニルー2,4 ージメチル イミダソール、1-ビニル-2-エチル-4-メ チルイミダゾールなどのイミダゾール類。ペンジ ルジメチルアミン、 2,4,6 - トリジメチルアミノ フェノール、トリエタノールアミン、トリエチル フミン、 N,N' - ジメチルピペリジン、α - メチル ペンジルジメチルアミン、N-メチルモルホリン。 ジァルキルアミノエタノール、 ジメチルアミノメ チルフェノールなどの第3級アミン類、トリシメ

チルアミノメチルフェノールのトリアセテートな よびトリペンジェートなどの第3級アミン塩類な どがあり、単独にまたは2種以上併用して使用さ れる。

本発明においてこれら反応促造剤の添加数は、 本発明の海電性樹脂組成物中 0.0 5 ~ 5 宜景 5 で あり、好ましくは 0.1 ~ 3.5 重量 5 である。

本発明に使用するバインダーは窒温または必要により加温下で撹拌混合することにより容易に製造される。製造時の熱度合や貯蔵中の暗反応を防止するために、ハイドロキノン、ハイドロキノン・フェノメチルエーテル、1ーブチルーカテコール・リーペンゾキノン、2.5ー t ーブチルーハイドロキノン、フェノチアジンなどの公知の熱理合防止剤を協加するのが望ましい。その器加強は本発明の光度合性化合物 [(C) または (C) + (D)] に対し 0.001~0.05 重量がである。

本発明で使用する有根チタネート化合物 (F) は Ti(OR) 4 もしくはTi(OR) 4 X2 の化学式を有す

るものであり、Rは水素、アルキル茲、アリール茲、(メタ)アクロイル茲、アルキロイル茲、アリールボスフェート茲、アリールホスファート茲、アルキルスルフォート茲、アリールピロホスファート茲、アルキルスルフォイル茲、アリールスルフォイル茲またはこれらの官能茲に置換茲をもつたものである。また、Xはチタネートのチタン原子に配位結合を行なついまりといる。近年ステル、頭リン酸シェステル、頭リン酸シェステル、頭リン酸カる。

代表的な化合物としては、テトタイソプロピルチタネート、テトラーロープチルチタネート、テトラーロープチルチタネート、テトラ(2-エチルヘキシル)チタネート、テトラ(2-エチルー3-ヒドロキシスクチル)チタネート、ジプロピルジ(1-メチルー3-ケトー1-ブテニル)チタネート、ジプロピルジ(1-メチルー3-ケトー1-メチルー3-ケトー1-メチルー3-ケトー1-メチルー3-ケトー1-メチルー3-ケトー1-ペンテニル)チタネー

ト、シブロピルシ(1-カルボキシエチル)チタネート、シブロピルシ(2-(N.N-シ-2-ヒドロキシエチル)アミノエチル〕チタネート、ジブチルシ〔2-(N.N-ジ-2-ヒドロキシエチル)アミノエチル〕チタネート、イソプロピルトリ(N-アミノエチルアミノエチル)チタネートイソプロピルトリ(テトフエチレントリアミノ)チタネートなどのテトラアルキルエステル型チタネート化合物類、

ジ(1-カルボキシエチル)チタネート, ジ(1-アンモニウムカルボキシエチル)チタネート などのジアルキルチタネート化合物類,

イソプロピルトリクミルフエニルチタネート、 プチルトリクミルフエニルチタネートなどのアル キルアリールチタネート化合物類、

テトラステアロイルチタネート、トリーロープ チルステアロイルチタネート、イソフエニルトリ イソステアロイルチタネート、イソプロビルジ(p - アミノベンゾイル)イソステアロイルチタネ - ト、イソプロビルトリ(o - アミノベンゾイル)

特問昭60-88027(8)

チタネート、イソプロピルトリ(3-メルカプト プロピオニル)チタネート、ジイソステアロイル エチレンチタネート、イソプロピルトリリシノイ ルチタネート、チタニウムジ (クミルフエニレー ト)オキシアセテート、イソプロピルメタグロイ ルジイソステアロイルチタネート、イソプロピル ジメタクロイルイソステアロイルチタネート。イ ソプロピルジアクリロイルイソステアロイルチタ キート、インプロピルトリメタクロイルチタネー ト。イソプロピルトリアクロイルチタネート。チ タニウムイソステア レートメタクリレートオキシ アセテート, チタニウムイソステアレートアクリ レートオキシアセテート、チタニウムジメタクレ ートオキシアセテート、チタニウムジアクリレー トオキシアセテートなどのカルポン酸エステルチ タネート化合物類、

イソプロピルトリドデシルペンゼンスルフォニ ルチタネート、イソプロピルー4ーアミノペンゼ ンスルフオニルジ(ドデシルペンゼンスルフォニ ル)チタネート、D-フミノペンゼンスルフォニ ルドデシルペンゼンスルフォニルエチ レンチタネ - ト などのスルホン酸エステルチタネ - ト化合物 類、

インプロピルトリ (ジオクチルホスフェート) チタネート、チタニウム ジ (ジオクチルホスフェ ート) オキシアセテート、ジ (ジオクチルホスフ エート) エチレンチタネートなどのリン酸エステル型チタネート化合物額、

イップロピルトリ (ジオクチルピロホスフェート) チタネート、イップロピルトリ (アチル ロテート) チタネート、インフェート) チタネート、インフェート) チタネート (デチルピロホスフェート) チタスフェート) チャンファイト かっち カート (ジオクチルピロホスフェート) オキシアナル カート (ジオクチルピロホスフェート) エチレンチタネート で アート アンニート) エチレンチタネート で チルメチルピロホスフェート) エチレンチタネート で チャンチャン (トリデシルホスフェート) ア・ライソプロピルジ (トリデシルホスフェート) ア・ライソプロピルジ (トリデシルホスフェート) ア・ライソプロピルジ (トリデシルホスフェート) ア・ライソプロピルジ (トリデシルホスフェート) ア・フィ

ト)チタネート、テトライソプロピルジ(ジオクチルホスファイト)チタネート、テトラオクチルジ(ジトリデシルホスファイト)チタネート、テトラ(2,2 - ジアリルオキシメチル)ブチルジ(ジトリデシルホスファイト)チタネートなどの配位子を持つた錯体型チタネート化合物類、

ピロリン酸エステルチタネート化合物類の活性 な水器に例えばトリエチルアミン、 ジェチルアミ ン、 N,N - ジメチルアミノエタノール、 N,N - ジ エチルアミノエタノール、 2 - ジメチルアミノー 2 - メチルー 1 - プロパノール、 2 - ジメチルア ミノ プロピル (メタ) アクリルアミド等のアミン を反応させて得られるピロリン酸エステルチタネ - ト化合物類などがある。

これらの有极チタネート化合物は単独にまたは 2 極以上併用して使用される。この中で、特に望ましい化合物としてはリン酸もしくはピロリン酸 エステルチタネート化合物である。

本 発 明 で 使 用 す る 有 使 チ タ ネ ー ト 化 合 物 (F) の 保 加 量 は 、 本 発 明 の 導 電 性 樹 脂 祖 成 物 の 0 . 0 5 ~

10重量が、好ましくは0.1~3重新がであり、特に好ましくは0.3~2重量がである。 松加量が0.05 重量が未満であると接着性向上の効果は現われず、10 重量がを超えると熱硬化を行なった後で実用的な便度が得られず、専電性が低下する。

本発明の専工性樹脂組成物の硬化方法は、まず紫外線などの活性光線の照射によりカルボキシル茲を有する光度合性化合物 (C) を単独に、あるいは光取合性化合物 (C) と他の光重合性化合物 (D) との混合物を重合させカルボキシル茲合有返合物とし、次いで加熱によりエポキシ化合物 (B) と反応させて完全硬化させる 2 段階から成る方法が一段的である。

光照合反応条件としては、光量 20mW/cm~200mW/cmで時間 0.1 秒~1 5 分の範囲である。また、
熱硬化反応条件としては温度 5 0 ℃~1 6 0 ℃で
時間 1 0 秒~1 2 0 分の範囲である。

本弱明の海冠性樹脂組成物は、 宏外線などの能性光線を限射して光爪合反応を誘起させる。 紫外線 限射に用いる光瀬としては、 太陽光線、 ケミカ

特開昭GO- 88027(日)

ルランプ、低圧水銀灯、高圧水銀灯、カーポンアーク灯、キセノンランプ、メタルハライドランプなどが使用される。電子線を照射する場合には必ずしも光開始剤は必要としない。

本発明の専覧性樹脂組成物の優れた効果として 次の点が挙げられる。

- (1) エポキシ化合物 (B) と光重合性化合物 ((C) または (C) と (D) の混合物] は相容性が良好であり、バインダーの粘度を自由に調整ができるため専覧性徴分末 (A) との混合性に優れている。
- (2) 硬化方法は架外線などの活性光線硬化と熱硬化を併用するため完全硬化した安定な最終硬化物を得ることができ安定した良好な神気性を発揮する。
- (3) 従来の熱硬化型海電性樹脂組成物に比べ低温、 短時間硬化が可能である。
- (4) 無外線などの活性光線を照射する第1段階の 便化を行なりため、数秒~数十秒の間でプリフ オール形成をすることができ、印刷物、錐布物 や按磨物を短時間で仮硬化、仮接着して取り扱

い島くすることが可能である。

(5) 移られた最終硬化物は基材との狡筋性、可捻性に促れている。

本発明の湖電性樹脂組成物は前記した長所を生かして、絶縁基板への将電回路の形成、チップ部島の接着、接点側の接着、リード線の接着、視成集版回路基板の導体部、抵抗体の電極端子部島、電波遮截など多種多様な用途に使用できる。

本発明を更に具体的に説明するため以下に実施例をあげるが、勿論、本発明はこれらの実施例によって何ら限定されるものではない。なお、実施例中に部とあるのは重量部を意味する。

粘度、接着性、屈曲性、比低抗の制定は次の方法に従った。

粘 段: ブルックフィールド型粘度を用いて 25℃で測定した。

接滑性:コパン目セロテープ制態試験法により 測定した。

厨曲性:JIS P-8115 で示されているMI T試験機によつて優化させた専覧性樹

脂組成物が導道がなくなるまでの回数 を測定した。

比抵抗: 硬化させた導電性樹脂組成物抵抗館を ボイート・ストン・ブリッジを用いて 脚定して比抵抗を算出した。

実施例1:

鳞片状织粉AqC-A

ビスフェノールA型エポキシ化合物エピコート 1001(「抽化シェルエポキシ」製)225部、コハク酸モノアクロイルオキシエチルエステル 54部およびテトラヒドロフルフリルアクリレート3日部を窒温で攪拌混合し無色透明なバインダー(I)を得た。得られたパインダー粘度は25℃で7.8ポイズであつた。

(「福田金属符粉工業」製)

パインダー(I) 23部
2-ヒドロキシー2-メチルブロピオフェノン 5部
アクリル系 レベリング別 2部
2-(NN-ジエチルアミノ)エタノール 0.5部
チタニウムジ(ジオクチルピロホスフェート)

オキシアセテート

1 83

上記の原料をセラミック製3本ロールを用いてよく健康して海電性樹脂組成物を調整した。得られた海電性樹脂組成物を300メッシュのポリエステルスクリーン版を用いて、第1天に記載される3種の基板に縦4.5㎝、機2.5㎝、厚さ20μmの印刷物を印刷した後、5.6g、高圧水銀灯下、15㎝の距離で紫外級を40秒間照射を行なった。得られた硬化物の設面を指先で静かにこすってみたが、途面には振りあとがつかなかった。

架外線により硬化した印刷物を熱風乾燥機中で120℃、15分間の加熱を行ない、硬化印刷物(a)を得た。その接前性と比抵抗の測定結果を第1段に示す。125μコロナ処理ポリエステルフィルムに印刷した硬化印刷物について屈曲性を調べると190回で導道を失つた。

実施例2.

两片状般粉(前出)

8 0 RK

パインダー(1)

13部

2 -ヒドロキシー2メチルプロピオフエノン

5 部

70部

特開昭60-88027 (10)

アクリル系レベリング剤 2部 2 - (N.N - ジエチルアミノ) エタノール 0.5部

ジ(ジオクチルピロホスフェート)

エチレンチタネート 1部・

実施例1と同様にして再電性樹脂組成物を得た のち3種の基板に印刷し、紫外線照射後加熱硬化 により硬化印刷物 (b) を得た。その接賠性と比抵 抗の側定結果を第1表に示す。

寒 施 例 3.

ピスフエノールA型エポキシ化合物エピコート 1004(「油化シエルエポキシ」製)160部。 コハク酸モノ(1-メタクロイルオキシメチル) アクロイルオキシエチルエステル 5 8 部およびァ トラヒドロフルフリルアクリレート156部を宝 温で攪拌混合し無色透明なパインダー(B)を得た。 得られたバインダー粘度は25℃で36.4 ポイズ てあつた。

納片状般粉(前出) 70部 パインダー(Ⅱ) 23部

2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオフエノン

23部 パインダー(Ⅱ)

2 -ヒドロキシー2 -メチルプロピオフエノン 5 部 2部 アクリル系レベリング剤

2 - (N,N - ジエチルアミノ) エタノール 0.5部

実施例1と同様にして将電性樹脂組成物を得た のち3種の基板に印刷し、紫外線照射後加熱硬化 により硬化印刷物 (e) を得た。その接着性と比抵 抗の削定結果を第1表に示す。

比較例 3.

7 0 部 **്**好け状 銀粉(前出) 23部 パインダー(I) 2 -ヒドロキシー2 -メチルプロピオフエノン 5部 2部 アクリル系レペリング剤 0.5部 2-(N,N-ジエチルアミノ)エタノール $N - (2 - \tau \in J \times f \times h) - 3 - \tau \in J$ プロピルトリメトキシシラン 1部

実施例1と同様にして将電性樹脂組成物を得た が、疑問して評価できなかつた。

比較例 4.

鱗片状銀粉(前出) 7 0 #3 アクリル系レベリング剤

2部

2 - (N.N - ジエチルアミノ) エタノール 0.5 fts

チタニウムジ(ジオクチルピロホスフエート)

オキシアセテート

1 邰

実施例1と同様にして導電性樹脂組成物を得た のち 3 額の蕗板に印刷し、紫外線照射後加熱硬化 により硬化印刷物 (c)を得た。その接着性と比低 抗の側定結果を第1次に示す。

比較例 1.

70部 **്** 所片状般粉(前出) パインダー(I) 2378 5部 2-ヒドロキシー2-メチルプロピオフエノン 2部 アクリル系レベリング剤

実施例1と同様にして導電性樹脂組成物を得た のち3粒の基板に印刷し、紫外線照射後加熱硬化 により硬化印刷物 (d) を得た。その接着性と比扱 抗の測定結果を第1表に示す。

2 - (N.N - ジエチルアミノ) エタノール

比較例 2.

断片状织粉(前出)

70部

1 25%

0.5

バインダー(1) 23部

2-ヒドロキシー2-メチルプロピオフエノン 5 部

アクリル系レペリング剤 2:部

2 - (N,N - ジエチルアミノ)エタノール 0.5 gK

3 - グリンジルオキシプロピルトリメトキシ

シラン 1 RK

実施例1と同様にして糾軍性樹脂組成物を得た のち3種の基板(表1に記載)に印刷し、紫外線 照射後加熱硬化により硬化印刷物(1)を得た。そ の接触性と比抵抗の測定結果を第1級に示す。

比較例 5.

シラン

鹤片伏级粉(前出) 70部 バインダー(I) 2 3 88 2-ヒドロキシー2-メチルプロピオフエノン アクリル系レベリング剤 2 44 2 - (N,N - ジエチルアミノ) エタノール 0.5部 3-メククロイルオキシプロピルトリメトキシ

契施例1と同様にして再聞性樹脂組成物を得た のち3種の基板に印刷し、紫外線照射後加熱似化

特開昭60~ 88027 (11)

により硬化物 (g) を得た。その接着性と比低抗の 例定結果を第1 表に示す。

以下氽白

						(1)	-		ĸ			
						*	æ	85		퐈	€	-
	PK	뇓	22	4		•	م	ů	4	•	-	*
	41	#		\$ 3	198	10	80	7.0	10	2.0	70	10
	τ τ	<i>y</i>	*	1	88	RÎ	æÎ	(E)	\$ (1) (1) (1) (1) (1)	23 (#2)	£2	25
	*	Œ	22	灰	(#)	NO.	w	50	v	w	•	3
	۲ ک	ó	7	灰	89	67	64	~		~		~
挺	4 F	4	柳蝦	G度	B	98	S o	4.5	g	5	. 8	S d
	h + R	-	· # #	A	(# #	(m3)	(*)	(#3)	,	t	-3	1
3 34	125 # 93	25 # 3	787	ロナ処理	ار	1007100	2	Ë	200	9700	200	Ľ
表:	R H	アメグロン組織 ボナツ強高機関	ス部	概		100/100	100/100	100/100	5789	\$200	200	
Œ	新補独フェノール積層板	7 7	- /	A 20.	故	100700	1007/001	100/100	\$2	2700	28	2
等其位	¥	蝴		¥5	ã	(Oct.) 26×10-3	23×10-4	30×10-3	47×10-4	11×10-4	36×10-4	30×10-4
			l									

- *1 パインダー(I)
- * 2 パインダー(II)
- 3 チタニウムジ(ジオクチルピロホスフェート)オキシ アセテート
- # 4 ジ(ジオクチルピロホスフェート)エチレンチタネート
- = 5 3 グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン
- * 6 3 -メタクロイルオキシプロピルトリメトキシシラン

特許出願人 東洋紡績株式会社